

蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項:

中科新創加速器(以下簡稱本加速器)為遵守個人資料保護法規定，在您提供個人資料予本加速器前，依法告知下列事項：

- 一、本基地因協助產業創新活動補助等目的而獲取您下列個人資料類別：姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、性別、職業、教育、連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
- 二、本基地將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依本基地隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。
- 三、本基地將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。
- 四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本基地僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
- 五、本基地將於原蒐集之特定目的、本次以外之產業之推廣、宣導及輔導、以及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內，合理利用您的個人資料。
- 六、您可依個人資料保護法第 3 條規定，就您的個人資料向本基地行使之下列權利：
 - (一) 查詢或請求閱覽。
 - (二) 請求製給複製本。
 - (三) 請求補充或更正。
 - (四) 請求停止蒐集、處理及利用。
 - (五) 請求刪除。

您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本基地不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第 14 條規定，本基地得酌收行政作業費用。

- 七、若您未提供正確之個人資料，本基地將無法為您提供特定目的之相關業務。
- 八、本基地因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，本基地將會善盡監督之責。
- 九、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本基地留存此同意書，供日後取出查驗。

個人資料之同意提供:

- 一、本人已充分知悉貴處上述告知事項。
- 二、本人同意貴基地蒐集、處理、利用本人之個人資料，以及其他公務機關請求

行政協助目的之提供。

立同意書人：簽章

(1) _____ (簽名)

(2) _____ (簽名)

(3) _____ (簽名)

(4) _____ (簽名)

(5) _____ (簽名)

(6) _____ (簽名)

(7) _____ (簽名)

(8) _____ (簽名)

中華民國 109 年 月 日